

卷对卷激光高速微孔机

我们将通过高速多孔加工技术为您的批量生产提供支持。

我们制造和销售配备了我们独创的光学系统GHS® (Grand Helical Scan) 的卷对卷高速激光微加工机，这是传统的Galvano镜子和多角镜无法实现的。

GHS® (Grand Helical Scan)

获得专利

这是我们独创的光学系统，可以进行激光的高速扫描并执行细孔处理，同时连续转印卷状薄膜或箔。

- ✓ 超越常规光学系统（电镜，多角镜）的高速扫描系统
- ✓ 尽可能地抑制激光功率损失，以1次执行处理，并实现连续的高速处理
- ✓ 我们拥有用于制作原型的设备，最大宽度为300毫米。可以立即进行批量生产的加工测试

	GHS180 (WI-180RR)	GHS360 (WI-360RR)
原始宽度	150mm	300mm
加工宽度	120mm	300mm
内径 (芯)	76mm(3inch)	
外直径	Max : Φ 500mm	
恒定速度	0.5~8m/min	0.2~10m/min
运输速度	MAX 25m/min	MAX 20m/min
张力	~80N (全宽)	
弯曲精度	\pm 2.0mm以内	



WIRED Co., Ltd.

2-4-15 Kitashimbo, Sanjo, Niigata 955-0861Japan

TEL: +81 256-47-1255 / FAX: +81 256-47-0930

URL: <https://www.wired.jp.net/en>

Inquiries : <http://wired.jp.net/contact/>

